Mg 掺杂 PST 薄膜的溶胶-凝胶法制备 及晶相形成研究*

杜丕一" 隋 帅 翁文剑 韩高荣 汪建勋

(浙江大学硅材料国家重点实验室 杭州 310027) (2004年9月7日收到 2005年4月11日收到修改稿)

利用溶胶-凝胶法成功制备了 Mg 掺杂 Pb_{0.4} Sr_{0.6} Mg_x Ti_{1-x} O_{3-x}薄膜 利用 x 射线衍射仪对薄膜的物相和结构进行 了分析 ,用扫描电子显微镜对薄膜的形貌和断面等进行了观察 .研究结果表明 ,薄膜以立方钙钛矿为晶相 ,薄膜中 晶相以团聚状颗粒存在 ,晶相含量受热处理条件和 Mg 的掺杂量所控制 . Mg 掺杂对 Pb_{0.4} Sr_{0.6} Mg_x Ti_{1-x} O_{3-x}薄膜晶相 含量的影响与钙钛矿中的氧空位缺陷相关 .在一定的掺杂范围内 ,由掺杂引起晶相的晶格畸变较小时 ,体系掺 Mg 平衡了晶体内本征氧空位引入的电荷不平衡 ,使晶相更为稳定 ,析晶能力提高 ,晶体形成量随掺杂浓度的提高而提 高 . 当掺杂浓度达到一定量时 , 随着 Mg 掺杂浓度增加 ,一方面使形成晶体时杂质浓度增加造成参与形成晶相的组 成含量下降 ,另一方面使进入钙钛矿结构的 Mg 增加 ,氧空位大量增加使畸变程度提高 ,形成的晶相不稳定 ,析晶能 力下降 ,晶体含量随掺杂 Mg 浓度的增加而不增反降 . 在相同条件下制备的 Pb_{0.4} Sr_{0.6} Mg_x Ti_{1-x} O_{3-x}薄膜中 Mg 掺量约 为 x = 0.01时 ,得到的钙钛矿相含量最高 ,本征氧缺陷所带入的正电荷和 Mg 引入时带入的负电荷间达到平衡 .此 外 ,Mg 的掺入还影响到析晶与热处理过程之间的关系 . 在高 Mg 掺量范围 ,Mg 含量越高 ,形成的晶相越不稳定 ,热 处理时间越长 ,使热处理过程中分解的晶相量越多 随 Mg 掺量越高和热处理时间越长 ,薄膜中晶相含量越低 .

关键词:溶胶-凝胶法, PST 薄膜, Mg 掺杂, 晶相形成 PACC:7755, 6170T

1.引 言

在微电子工业中,具有微波介电可调性能的材 料逐渐成为研究的热点.钛酸锶钡(BST)材料在直 流偏压场下介电常数具有优越的可调性能,目前人 们已对其性能的改进及在可调微波器件中的应用等 进行了广泛的研究¹⁻⁴¹.最近,Cross 等人对钛酸锶 铅(PST)陶瓷材料进行了研究,发现 PST 在具有较高 的介电可调性的同时,也有相当低的介电损耗,有望 成为优良的微波可调器件用材料之一^[5].目前对 PST 薄膜材料的研究已开始展开^[6-11].一方面,虽然 只有两三年的研究历史,但结果显示与块体材料相 比,由于制备方法和生长条件的限制,薄膜材料的微 结构通常具有较多的缺陷,材料性能还远未达到期 望值;另一方面,溶胶-凝胶法是目前制备功能薄膜 材料的有效方法之一,开展 PST 薄膜的溶胶-凝胶法 制备研究对开发 PST 薄膜的新用途非常必要 ;再则, 现在对其他相关薄膜研究可知,通过控制缺陷形成 完整晶体结构,通过控制工艺过程调整晶粒大小和 结晶状态,以及通过控制界面影响等有望实现性能 的优化^[4,12-15].而掺杂是目前材料改性研究非常有 效的手段之一^[14-17],通过掺杂可以实现材料内电荷 平衡、缺陷控制、晶粒尺寸调整和结晶性能改善等, 达到优化材料性能的目的.因而,开展溶胶-凝胶法 PST 薄膜的掺杂研究对认识 PST 薄膜和提高 PST 薄 膜的性能具有重要意义.

本文采用溶胶-凝胶法对 PST 薄膜实现了 Mg 的 掺杂,并通过控制工艺过程对不同工艺条件下 PST 薄膜的结晶规律、结晶状态和表面形貌以及 Mg 掺 杂对薄膜晶相形成的影响等进行了研究,揭示了 PST 薄膜在不同掺 Mg 情况下的晶相形成条件及形 成规律.为进一步对薄膜性能研究打下了一定的 基础.

^{*}国家自然科学基金(批准号 50372057 和 50332030)和国家重点基础研究专项基金(批准号 2002CB613302)资助的课题.

[†]E-mail: dupy@zju.edu.cn

2.实验

采用三水醋酸铅[Ph(CH₃COO),·3H₂O],碳酸锶 [SrTiO₃],钛酸四丁酯[Ti(OC₄H₉),],碱式碳酸镁 [(MgCO₃),·Mg(OH),·5H₂O]为原料,以冰醋酸 [CH₃COOH],乙二醇甲醚(CH₃OCH₂CH₂OH]为溶剂. 先将一定配比的醋酸铅和碳酸锶溶于冰醋酸和去离 子水的混和溶液中,加热搅拌使其溶解得到铅锶溶 液,再将一定量的钛酸丁酯溶于乙二醇甲醚中,获得 钛溶液,最后将两溶液混和并搅拌3h,并在其中加 入等当量的碱式碳酸镁的醋酸溶液,混合搅拌20h 左右,最终加入一定量的乙二醇甲醚稀释至浓度为 0.3mol/L,获得透明溶胶前驱体溶胶.利用获得的前 驱体溶液,采用浸渍提拉法,在洁净的镀有ITO薄膜 的玻璃基板上进行多层涂覆,拉膜速度为4cm/min. 每拉涂一层膜后都将其在空气中静置1min,然后置 于550℃或600℃高温炉中进行快速热处理(rapid



thermal processing ,RTP 为min 将拉膜和快速热处理过 程重复多次,获得厚度约为400nm,化学式为 $Pb_{0.4}Sr_{0.6}Mg_{x}Ti_{1-x}O_{3-x}(x = 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.15)的薄膜,或最后在空气中600℃下再次热处理$ 60min,得到经不同时间二次热处理的相应薄膜.

利用 RIGAKUD/MAX-C 型 x 射线衍射仪(CuKα 靶,步宽 0.02°,扫描速度 4(°)/min)对薄膜的物相和 结构进行分析,用扫描电子显微镜(XL30ESEM)对薄 膜的形貌等进行观察.

3.结 果

图 1 是分别经 550 ℃和 600 ℃并以每层 5min 快 速热处理制备的 8 层 PST 薄膜在不同镁掺杂浓度下 各在 600 ℃下热处理 60min 后的 XRD 结果.由图可 见 随着 Mg 掺杂浓度改变,薄膜晶相衍射峰的强度 也随之改变.掺 Mg 量从 $x = 0 \cong x = 0.1(x = 0.15)$ 变化时,晶相含量先逐渐升高而后再不断下降.



图 1 不同镁掺杂浓度的 Pb_{0.4}Sr_{0.6} Mg_x Ti_{1-x}O_{3-x}薄膜在(a) 550℃(b) 600℃快速热处理并在 600℃二次热处理 60min 后的 XRD 图谱

图 2 为快速热处理制备的多层膜在不同二次热 处理条件下相应的 XRD 最强峰峰强随不同 Mg 掺杂 浓度的变化关系,图 2(a)和(b)分别给出 550℃和 600℃快速热处理后,分别在未经二次热处理、二次 热处理 30min 和 60min 薄膜最强峰的峰强变化情 况.随镁掺杂浓度的增大,PST 薄膜中晶相的最强衍 射峰随之增强,在掺入 1mol%镁附近出现峰值,此 后衍射峰缓慢下降.掺杂 Mg 的浓度较小时,其峰强 随二次热处理时间延长而逐渐提高,在掺杂 Mg 浓 度较高的范围内,随着二次热处理时间延长,特别在 经过 600℃快速热处理和较长时间二次热处理后其 峰强反而下降 热处理时间越长峰强反而越低.

图 3 为快速热处理制备的多层膜在不同二次热 处理条件下相应的 XRD 最强峰峰位随不同 Mg 掺杂 浓度的变化关系,图 3(a)和(b)分别给出 550℃和 600℃快速热处理后,分别在未经二次热处理、二次 热处理 30min 和 60min 薄膜最强峰的峰位变化.随 镁掺杂浓度的增大,PST 薄膜中晶相的最强衍射峰 峰位由较大的 2θ 向低角度偏移,当 Mg 含量达到 *x* 为 0.01—0.03 时,峰位处于最小 2θ 值,再继续增加 Mg 的含量,其峰位又继续向高角度移动.



图 2 Pb_{0.4}Sr_{0.6}Mg_xTi_{1-x}O_{3-x}薄膜在(a)550℃和(b)600℃快速热处理多层烧结制备并经 600℃二次热处理(曲线 a Omin;b 60min;c 30min 后 XRD 最强峰峰强随镁掺杂浓度的变化关系)





图 4 是 600℃快速热处理并经 600℃二次热处 理 60min 条件下制备的多层薄膜在不同镁掺杂浓度 下的 SEM 形貌图.由图可见,薄膜以团簇状颗粒分 布于基体中为主要结构形貌,在 Mg 掺杂浓度在 *x* 约为 0.01 以下时 随着 Mg 含量增加 团簇状颗粒密 度提高,在约 0.01—0.03 时达到最高值,之后密度 逐渐下降,团聚度也下降,特别在 Mg 掺杂浓度为较 高的 0.15 时,团聚结构消失.

4.讨 论

图 1 为不同含量 Mg 掺杂及不同热处理条件下 获得的掺镁 PST 薄膜的 XRD 图谱.可见在不同的掺 杂量和不同热处理后得到的薄膜均显示出立方相钙 钛矿结构,不同条件下所得薄膜的晶相结构没有差 别,仅表现出晶相含量略有不同,在随着掺 Mg 量 *x* 从 0 至 0.1 变化时,其晶相含量出现随掺 Mg 量增加 先逐渐升高而后再不断下降的情况.相应不同薄膜 微观形貌如图 4 的 SEM 照片所示,很明显可以看出 薄膜中有大量的颗粒团聚物存在,实际上这些团聚 物与钙钛矿晶相直接相关,与 XRD 图中给出的随 Mg 掺杂变化所引起的晶相含量变化相对应,在不掺 Mg 的 PST 中,这种团聚相含量相对较少,随 Mg 掺入 量增加,团聚相含量迅速增加,再继续掺 Mg 则团聚 相的团聚度随之逐渐下降,团聚颗粒尺寸变小.可 见,掺 Mg 的 PST 薄膜以立方钙钛矿为晶相,并以颗 粒团聚态结构存在于薄膜中,晶相含量受热处理条 件和 Mg 的掺杂量所控制.



图 4 $Pb_{0.4}Sr_{0.6}Mg_xTi_{1-x}O_{3-x}$ 薄膜在 600℃快速热处理,并在 600℃二次热处理 60min 后,在镁掺杂浓度为 (a)x = 0 (b)x = 0.01 (c)x = 0.03 (d)x = 0.1 (e)x = 0.15 时的形貌 SEM 图

实际上,Mg掺杂对 PST 薄膜晶相含量的影响与 钙钛矿中的氧空位缺陷相关.由图 2 可见,随 Mg 在 PST 中的掺杂增加,晶体含量也随之逐渐提高,这一 方面已知在 PT 等体系中的钙钛矿晶相形成时所需 激活能有时可以随着掺杂而下降^[18],对于 PST 来 说 杂质 Mg 的掺入在一定程度上极可能会降低体 系中钙钛矿相的析晶激活能,即在同样条件下,析晶 能力会随掺杂而有一定提高.而另一方面,根据配方 (Pb_{0.4}Sr_{0.6})Mg_xTi_{1-x}O_{3-x},并从离子半径和电价平衡 角度分析,Mg 取代 Ti 离子后,同时将引入氧空位, 由于 Mg 离子的半径略大于 Ti 离子半径,再考虑到 一般情况下薄膜在制备时会产生本征氧空位缺陷, 因而在微量 Mg 掺杂时由这种氧空位缺陷带入的正 电荷可以被 Mg 替代 Ti 所引入的负电荷所平衡,即 这时体系将变得较为稳定,由电荷不平衡引起的畸 变程度下降,析晶能力相对随着 Mg 掺杂的增加逐 渐提高,因而如图 2(a)和(b)所示晶体含量随 Mg 掺 杂的增加而提高.又由于 Mg 离子半径略大于 Ti 离 子,所以随着 Mg 离子掺杂的增加,其形成晶相的晶 格常数应略有增大,如图 3 所示,其相应的峰位确实 略向小角度偏移.然而,当 Mg 掺入量较高时,如在 约 x 大于 0.01 时,钙钛矿相中初始存在的氧空位已 被平衡完毕,再提高 Mg 的掺入量,实际将反而会由 于 Mg 继续取代 Ti 而引入多余的负电荷而继续产生 用来平衡这些过剩负电荷的氧空位,掺 Mg 越多,引 入的氧空位也越多,从而造成晶格的畸变程度也越 大,形成的晶相越不稳定,因而如图2所示晶体含量随 Mg 掺量的增加而逐渐下降,并且,由于形成的晶相中氧空位含量的大量增加,形成晶相的晶格常数由于氧空位存在而随之变小,如图3所示,其相应晶相衍射峰位也随掺入 Mg 含量从 *x* = 0.01 起不断地增加而开始转向高角度移动.

总之,在一定的掺杂范围内,由掺杂引起的晶格 畸变较小时,体系掺 Mg 平衡了晶体内本征氧空位 引入的电荷不平衡,使晶相更为稳定,析晶能力提 高,晶体形成量随掺杂浓度的提高而提高.当掺杂浓 度达到一定量时,很明显,晶体含量随掺杂 Mg 浓度 的增加而不增反降,这时实际上由于掺杂 Mg 浓度 增加使形成晶体时一方面杂质浓度增加而使参与形 成晶相的组成含量下降,另一方面随杂质浓度增加 进入钙钛矿结构的 Mg 增加,形成的晶相由于氧空 位大量增加使畸变程度提高,因而形成的晶相不稳 定 析晶能力下降,最终使晶相含量下降.在相同条 件下制备的 PST 薄膜中 Mg 掺量约为 x = 0.01 时,得 到的钙钛矿相含量最高,本征氧缺陷所带正电荷和 Mg 引入时带入的负电荷达到平衡.

除了 Mg 掺杂不同对薄膜晶相含量产生影响 外_{Mg}的掺入还影响到析晶与热处理过程之间的关 系,已经知道,通常利用溶胶-凝胶法制备 PST 薄膜, 随热处理时间的适当延长,薄膜的晶体含量随之增 加.在 PST 中掺入 Mg 后 如图 2 所示 在 Mg 含量较 低的范围内 随热处理时间延长 从晶体生长动力学 分析 晶体随之逐渐形成和长大 晶体含量增加 然 而,当 Mg 掺入量比较高时,即处在 Mg 含量较高的 范围内时,由于形成晶相中大量氧空位的存在,晶体 能量较高 体系不稳定 在热处理时晶体形成和长大 的速度将随着 Mg 掺入量的增加而逐渐下降,并甚 至低于由于体系不稳定性增高而在热处理时引起的 已形成晶相分解的速度,从图中可见,特别在 Mg 掺 入为 x = 0.1 以上时,随着热处理时间的延长,薄膜 中晶相的含量不增反而明显下降,在热处理温度相 同的情况下 体系中离子的能量一定 离子的迁移速 度不变,然而延长热处理时间,晶相形成长大增加的 晶相量和已形成晶相的分解量也越多,但由于高 Mg 掺杂的时候,体系晶体的分解速度高于形成速度,随 着热处理时间延长,其分解量与形成量之差越大,总 晶相量随时间延长而下降.因而如图 2 所示,其薄膜 中的晶相含量反而越低.同样,在高 Mg 掺量范围, Mg 含量越高,形成的晶相越不稳定,在高温下晶相 的分解速度也越快.很显然,热处理时间越长,Mg 含 量越高,使分解的晶相量越多,因而随 Mg 掺量越高 和热处理时间越长,薄膜中晶相含量越低.

5.结 论

利用溶胶-凝胶法成功制备了 M_g 掺杂 $Pb_{04}Sr_{06}$ Mg, Ti1-, O3-, 薄膜, 薄膜以立方钙钛矿为晶相, 晶相 以颗粒团聚态结构存在于薄膜中 晶相含量受热处 理条件和 M_g 的掺杂量所控制. M_g 掺杂对 $Pb_{0.4}Sr_{0.6}$ Mg, Ti1-, O3-, 薄膜晶相含量的影响与钙钛矿中的氧 空位缺陷相关,在一定的掺杂范围内,由掺杂引起晶 相的晶格畸变较小时 ,体系掺 Mg 平衡了晶体内本 征氧空位引入的电荷不平衡 使晶相更为稳定 析晶 能力提高 晶体形成量随掺杂浓度的提高而提高,当 掺杂浓度达到一定量时,掺杂 Mg 浓度增加,使形成 晶体时一方面杂质浓度增加而造成参与形成晶相的 组成含量下降,另一方面随杂质浓度增加使进入钙 钛矿结构的 Mg 增加 ,形成的晶相由于氧空位大量 增加使畸变程度提高 形成的晶相不稳定 析晶能力 下降,晶体含量随掺杂 Mg 浓度的增加而不增反降. 在相同条件下制备的 Pb04 Sr06 Mg, Ti1-, O3-, 薄膜中 M_g 掺量约为 x = 0.01 时,得到的钙钛矿相含量最 高 本征氧缺陷所产生的正电荷和 Mg 引入时出现 的负电荷间达到平衡.此外,Mg的掺入还影响到析 晶与热处理过程之间的关系.在高 Mg 掺量范围 "Mg 含量越高,形成的晶相越不稳定,热处理时间越长, 使热处理过程中分解的晶相量越多 ,随 Mg 掺量越 高和热处理时间越长 ,薄膜中晶相含量越低.

- [1] Chang, W et al 2002 J. Appl. Phys. 92 1528
- [2] Cole M W et al 2003 J. Appl. Phys. 93 9218
- [3] Ban Z G and Alpay S P 2003 J. Appl. Phys. 93 504
- [4] Im J, Auciello O and Streiffer S K 2002 Thin Solid Films 413 243
- [5] Somiya Y, Bhalla A S and Cross L E 2001 Int. J. Inorg. Mater. 3 709
- [6] Kim K T and Kim C I 2002 Thin Solid Films 420 421 544
- [7] Kang D H et al 2001 Mater. Res. Bull. 36 265
- [8] Jain M et al 2002 Mater. Lett. 56 692
- [9] Kim K T and Kim C I 2004 Thin Solid Films 447 448 651
- [10] Chou C C et al 1999 Appl. Surf. Sci. 142 413

- [11] Liu Y L et al 2005 J. Inorg. Mater. 20 151 (in Chinese) [刘远 良等 2005 无机材料学报 20 151]
- [12] Nayak M and Tseng, T Y 2002 Thin Solid Films 408 194
- [13] Peng D W and Meng Z Y 2003 Microelectron. Eng. 66 631
- [14] Hofman W , Hoffman S and Waser R 1997 Thin Solid Films 305 66
- [15] Cole M W et al 2002 J. Appl. Phys. 92 475
- [16] Tao Y M and Jiang Q 2004 Chin. Phys. 13 1149
- [17] Zhang D M et al 2004 Acta Phys. Sin. 53 1316(in Chinese)[张 端明等 2004 物理学报 53 1316]
- [18] Du P Y et al 2005 Surf. Coat. Tech. 198 395

Preparation and phase formation of sol-gel derived PST thin film doped with Mg *

Du Pi-Yi[†] Sui Shuai Weng Wen-Jian Han Gao-Rong Wang Jian-Xun

(State Key Laboratory of Silicon Materials , Zhejiang University , Hangzhou 310027 , China)

(Received 7 September 2004; revised manuscript received 11 April 2005)

Abstract

PST thin film doped with Mg was successfully prepared using sol-gel process. The phase structure of the thin film was measured by XRD and the morphology of microstructure of the thin film was observed by SEM. Results showed that the cubic perovskite phase is formed in Mg-doped Pb_{0.4}Sr_{0.6}Mg_xTi_{1-x}O_{3-x} thin film prepared by sol gel process. The clustered crystallites are distributed and embedded in the base matrix of thin film. However, the contents of the perovskite phase was controlled by both Mg doping and heat treatment condition due to formation of intrinsic oxygen vacancy in the perovskite phase. The charge balance between the positive from the intrinsic oxygen vacancy and the negative from Mg substitution for Ti occurs when small amount of Mg is doped in the perovskite phase. The stable perovskite phase forms easily, and the crystallization of the perovskite phase structure would increase with farther increase of Mg doping in the crystallites above about x = 0.01 due to the generation of a lot of oxygen vacancies. Henceforth unstable perovskite phase is formed and the charge balance between positive occurs in the film when Mg doping is x = 0.01. Furthermore, the formed crystalline phase may decompose with increasing Mg content and time of heat treatment. So in the case of high Mg doping the higher the content of Mg and the longer the time of heat treatment, the lower the content of perovskite phase is contained in the film.

Keywords : sol-gel process , PST thin film , Mg doping , phase formation **PACC** : 7755 , 6170T

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50372057 and 50332030) and the Chinese National Key Project for Fundamental Research (Grant No. 2002CB613302).

[†]E-mail: dupy@zju.edu.cn